

檔 號：
保存年限：

財團法人工業技術研究院 函

地址：31057新竹縣竹東鎮中興路4段195號
承辦人：王韻婷
電 話：03-5732167
電子信箱：itri532200@itri.org.tw

受文者：台灣區車輛工業同業公會

發文日期：中華民國108年05月14日
發文字號：工研學字第1080008439號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：本院執行科技部108年度海外人才橋接方案(LIFT 2.0)，將於108年5月22日(三)及5月28日(二)舉辦兩場「廠商媒合暨學人徵件說明會」，敬邀 貴單位轉知會員並推派相關同仁參加活動，請查照。

說明：

- 一、科技部108年度海外人才橋接方案(LIFT 2.0)於本年度建置人才需求之媒合平台，積極促成海外學人與國內產學研機構之媒合，並安排返國學人參加「海外學人返國交流會」，與國內產學研機構進行面對面交流。
- 二、本方案將於108年5月22日(三)及5月28日(二)於新竹及台北兩地舉辦「廠商媒合暨學人徵件說明會」，活動簡章及網址(<https://college.itri.org.tw/edm/D2/004/02/edm.html>)如附，敬邀 貴單位轉知會員並推派相關同仁參加活動，請查照。
- 三、本案聯絡窗口：Lift計畫辦公室王韻婷小姐，電話：(03) 573-2167，電子信箱：itri532200@itri.org.tw。

正本：台灣區電機電子工業同業公會、台灣電路版協會、台灣機械工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、財團法人中國生產力中心、中央研究院、財團法人資訊工業策進

會、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人食品工業發展研究所、財團法人醫藥工業技術發展中心、財團法人船舶暨海洋產業研發中心、財團法人印刷工業技術研究中心、財團法人塑膠工業技術發展中心、財團法人紡織產業綜合研究所、台灣生物產業發展協會

副本：

電 2019/05/15 文
交 08:24:34 換 章



裝



訂

線

01.08.201
會公總與
報部文商